



2023年5月25日

各位

上場会社名 センコーグループホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 福田 泰久  
(コード番号 9069 東証プライム市場)  
問合せ先 法務部長 梅津 知弘  
(TEL. 03-6862-8840)

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本年5月25日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2023年6月28日開催予定の第106回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 提案の理由

今後の事業の拡大・多様化に備えるため、現行定款第2条に事業目的を追加するものがあります。

#### 2. 変更の内容

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営む会社およびこれに相当する事業を営む外国会社の株式または持分を保有することにより、当該会社等の事業活動を管理することを目的とする。 (1) ～ (省略) (37) (新設) (新設) (新設) (新設)	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営む会社およびこれに相当する事業を営む外国会社の株式または持分を保有することにより、当該会社等の事業活動を管理することを目的とする。 (1) ～ (現行どおり) (37) <u>(38) 保育園、学童保育、託児所等の保育施設の経営</u> <u>(39) クリーニング業およびコインランドリーの経営</u> <u>(40) 電気設備、水道設備、家電製品、鍵および錠前等の工事および修理</u> <u>(41) 警備の請負およびその保障に関する事業</u>

現行定款	変更案
<p style="text-align: center;">(新設)</p> <p style="text-align: center;"><u>(38)</u> (省略)</p>	<p style="text-align: center;"><u>(42)</u> 合成樹脂およびその他素材を原材料とする食品用・貯蔵用・輸送用・医療用等の容器、包装用フィルム・シート等の製造販売</p> <p style="text-align: center;"><u>(43)</u> (現行どおり)</p>
<p>2 当社は、前項各号およびこれに附帯または関連する一切の事業を営むことを目的とする。</p>	<p>2 当社は、前項各号およびこれに附帯または関連する一切の事業を営むことを目的とする。</p>

### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2023年6月28日

定款変更の効力発生日 2023年6月28日

以 上